

檔 號：
保存年限：

科技部南部科學工業園區管理局 函

地址：741-47台南市新市區南科
三路22號

聯絡人：林育聖

電話：06-5051001 分機2138

傳真：06-5050312

電子信箱：yslin@stsipa.gov.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國103年12月31日

發文字號：南投字第1030034370號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為培育產業研發人力，促進產業商品競爭力，本局公開徵求104年度「南部科學工業園區研發精進產學合作計畫」，請 查照。

說明：

一、旨揭產學合作計畫係為鼓勵園區廠商結合學研機構之研發能量，共同進行關鍵技術之合作研究。每件計畫申請之總計補助額度以不超過新臺幣1,000萬元為限，其中補助學研機構比例應不得低於補助總額之30%；計畫執行期間為104年6月1日至105年5月31日止。

二、本計畫申請相關文件即日起上網公告並受理申請，請逕自本局網站<http://www.stsipa.gov.tw> (點選園區通報下載本計畫「申請手冊」)，本計畫預定於104年2月17日下午6時截止收件(郵戳為憑)，逾期恕不受理。

正本：園區廠商(全部) (共195單位)、台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立政治大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、國立陽明大學、臺北市立大學、國立臺灣海洋大學、國立金門大學、國立臺灣藝術大學、國立臺北大學、國立中央大學、國立體育大學、國立清華大學、國立交通大學、國立新竹教育大學、國立聯合大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立中興大學、國立臺中教育大學、國立嘉義大學、國立中正大學、國立成功大學、國立臺南大學、國立臺南藝術大學、國立高雄師範大學、國立中山大學、國立高雄大學、國立屏東大學、國立

